

概要

MAX4561/MAX4568/MAX4569は、低電圧、ESD 保護付アナログスイッチです。 ノーマリオープン(NO) 及びノーマリクローズ(NC)の入力は、±15kVの静電放電 (ESD)にさらされてもラッチアップや損傷を発生させる ことなく耐えられるように保護されています。COM 入力は2.5kV ESDに対して保護されています。

これらのスイッチは+1.8V~+12Vの単一電源で動作し ます。5Vで70 (3Vでは120)のオン抵抗は、チャ ネル間で2 (max)までマッチングされ、指定の信号範囲 では平坦(4 max)になります。各スイッチはレイル トゥレイル[®]アナログ信号を処理できます。オフリーク 電流は+25 において僅か0.5nAで、+85 では5nA です。ディジタル入力のロジックスレッショルドは +0.8V~+2.4Vで、+5Vの単一電源を使用した場合の TTL/CMOSロジックコンパチビリティを保証します。 MAX4561は単極/二投(SPDT)スイッチで、MAX4568 NO及びMAX4569 NCは単極/単投(SPST)スイッチです。

MAX4561は6ピンのSOT23パッケージ、MAX4568/ MAX4569は5ピンのSOT23パッケージで提供されて います。

アプリケーション

高ESD環境

バッテリ駆動機器 オーディオ/ビデオ信号分配 低電圧データ収集システム サンプル/ホールド回路 通信回路

レイルトゥレイルは日本モトローラの登録商標です。

特長

- ◆ ESD保護NO、NC
 - ±15kV ヒューマンボディモデル ±15kV - IEC 1000-4-2、エアギャップ放電法 ±8kV - IEC 1000-4-2、接触放電法
- ◆ 保証オン抵抗
 - +5V電源:70
 - +3V単一電源:120
- ◆ チャネル間オン抵抗マッチング:2 max
- ◆ 低オン抵抗平坦性:4 max
- ◆ 保証低リーク電流
 - 0.5nAオフリーク($T_A = +25$)
 - 0.5 nA オンリーク($T_A = +25$)
- ◆ 保証ブレーク・ビフォ・メーク: 5ns(MAX4561のみ)
- ◆ レイルトゥレイル信号に対応
- ◆ +5V電源とTTL/CMOSロジックコンパチブル
- ◆ 業界標準ピン配置

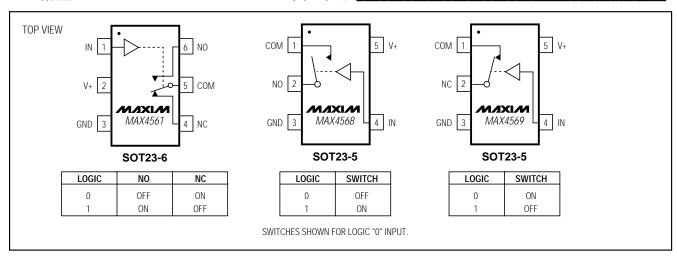
MAX4561: MAX4544とピンコンパチブル MAX4568/MAX4569: MAX4514/MAX4515

とピンコンパチブル

型番

	TEMP.	PIN-	SOT
PART	RANGE	PACKAGE	TOP MARK
MAX4561 EUT-T	-40°C to +85°C	6 SOT23	AAIE
MAX4568EUK-T	-40°C to +85°C	5 SOT23	ADOE
MAX4569EUK-T	-40°C to +85°C	5 SOT23	ADOF

ピン配置/ファンクションダイアグラム/真理値表



NIXIN

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

V+ to GND0.3 to +13V	FSD F
	ESDF
IN, COM, NO, NC to GND (Note 1)0.3V to (V+ + 0.3V)	V+
Continuous Current (any terminal)±10mA	NC
Peak Current	Contir
(NO, NC, COM; pulsed at 1ms 10% duty cycle)±30mA	SC
ESD Protection per Method IEC 1000-4-2 (NO, NC)	Opera
Air-Gap Discharge±15kV	Storaç
Contact Discharge±8kV	Lead

ESD Protection per Method 3015.7	
V+, GND, IN, COM	±2.5kV
NO, NC	±15kV
Continuous Power Dissipation ($T_A = +70^{\circ}C$)	
SOT23 (derate 8.7mW/°C above +70°C).	696mW
Operating Temperature Range	40°C to +85°C
Storage Temperature Range	
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C

Note 1: Signals on NO, NC, COM, or IN exceeding V+ or GND are clamped by internal diodes. Limit forward current to maximum current rating.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single +5V Supply

 $(V+ = +4.5V \text{ to } +5.5V, V_{IH} = +2.4V, V_{IL} = +0.8V, T_A = T_{MIN} \text{ to } T_{MAX}, \text{ unless otherwise specified. Typical values are at } T_A = +25^{\circ}C.)$ (Notes 2, 3)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIO	MIN	TYP	MAX	UNITS	
ANALOG SWITCH							
Input Voltage Range	V _{COM} , V _{NO} , V _{NC}			0		V+	V
On-Resistance	R _{ON}	V+ = 4.5V, I _{COM} = 1mA; V _{NO} or V _{NC} = 1V, 3.5V	$T_A = +25$ °C $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}		45	70 75	Ω
On-Resistance Match Between Channels	ADay	V+ = 4.5V, I _{COM} = 1mA;	T _A = +25°C		0.5	2	
(Note 4)	ΔRON	V_{NO} or $V_{NC} = 1V$, 3.5V	$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}			3	Ω
On-Resistance Flatness		V+ = 4.5V, I _{COM} = 1mA; V _{NO} or V _{NC} = 1V, 2.25V, 3.5V	$T_A = +25$ °C		2	4	Ω
(Note 5)	RFLAT(ON)		$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}			5	
Off-Leakage Current	I _{NO(OFF)} ,	$V+ = 5.5V, V_{COM} = 1V, 4.5V;$	T _A = +25°C	-0.5	0.01	0.5	nA
(NO or NC)	INC(OFF)	V_{NO} or $V_{NC} = 4.5V$, $1V$	$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}	-5		5	I IIA
COM Off-Leakage Current	ICOM(OFF)	$V_{\text{NO}} = 5.5V, V_{\text{COM}} = 1V, 4.5V;$ $V_{\text{NO}} = 4.5V, 1V$	$T_A = +25$ °C	-0.5	0.01	0.5	nA
(MAX4568/MAX4569 only)	ICOM(OFF)		$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}	-5		5	IIA
COM On Landana Comment		$V+ = 5.5V, V_{COM} = 1V, 4.5V;$	T _A = +25°C	-1		1	^
COM On-Leakage Current	ICOM(ON)	V_{NO} or $V_{NC} = 1V$, 4.5V or floating	TA = TMIN to TMAX	-10		10	nA
LOGIC INPUT	•						.•
Input Logic High	VIH			2.4			V
Input Logic Low	VIL					0.8	V
Input Leakage Current	I _{IN}	$V_{IN} = 0 \text{ or } V+$		-1		1	μΑ

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single +5V Supply (continued)

 $(V_{+} = +4.5V \text{ to } +5.5V, V_{IH} = +2.4V, V_{IL} = +0.8V, T_{A} = T_{MIN} \text{ to } T_{MAX}, \text{ unless otherwise specified. Typical values are at } T_{A} = +25^{\circ}C.)$ (Notes 2, 3)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS			MIN	TYP	MAX	UNITS	
SWITCH DYNAMIC CHAR	ACTERISTIC	S							
Turn-On Time	+	V_{NO} , $V_{NC} = 3V$, $R_L = 300\Omega$,	T _A = +25°C			90	150	ns	
Turn-Or Time	ton	C _L = 35pF; Figure 1	$T_A = T_N$	IIN to T _{MAX}			180	115	
Turn-Off Time	toff	V_{NO} , $V_{NC} = 3V$, $R_L = 300\Omega$,	$T_A = +2$	5°C		40	80	ns	
Turr-Oil Time	UFF	C _L = 35pF, Figure 1	$T_A = T_N$	IIN to T _{MAX}			100	112	
Break-Before-Make Delay (MAX4561 only)	t _{BBM}	V_{NO} , $V_{NC} = 3V$, $R_L = 300\Omega$, $C_L = 35pF$, Figure 2			5	50		ns	
Chargo Injection	Q	V _{GEN} = 2V, C _L = 1.0nF,	T _A =	MAX4561		17		200	
Charge Injection	Q	R _{GEN} = 0; Figure 3	+25°C	MAX4568/9		6		pC	
NO or NC Off Capacitance	Coff	$V_{NO} = V_{NC} = GND,$ f = 1MHz, Figure 4	T _A = +25°C			20		pF	
COM Off-Capacitance (MAX4568/MAX4569 only)	Ссом	V _{COM} = GND, f = 1MHz, Figure 4	T _A = +25°C			12		pF	
00110 0 1		$V_{COM} = V_{NO}, V_{NC} = GND,$ f = 1MHz, Figure 4	T _A = MAX4561 +25°C MAX4568/9			31		nE	
COM On-Capacitance						20		pF	
Off-Isolation (Note 6)	V _{ISO}	$V_{NO} = V_{NC} = 1V_{RMS},$ $R_L = 50\Omega$; $C_L = 5pF,$ $f = 1MHz$; Figure 5	T _A = +25°C			-75		dB	
Total Harmonic Distortion	THD	$R_L = 600\Omega$, 5Vp-p, f = 20Hz to 20kHz	T _A = +25°C			0.01		%	
ECD CCD Holding Current	I		$T_A = +25$ °C $T_A = +85$ °C			110		mA	
ESD SCR Holding Current	lн					70			
POWER SUPPLY									
Power-Supply Range	V+				1.8		12	V	
Positive Supply Current	ent I+	$V+ = 5.5V$, $V_{IN} = 0$ or $V+$	T _A = +25°C			0.05	1		
Troshive Supply Current	IT	V 1 - 3.3 V , V V - 0 0 V +	$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}				10	μΑ	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single +3V Supply

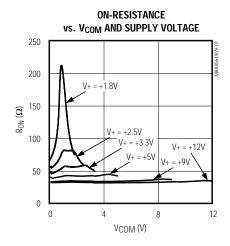
 $(V+=+2.7V \text{ to } +3.6V, V_{IH}=+2.0V, V_{IL}=+0.6V, T_A=T_{MIN} \text{ to } T_{MAX}, \text{ unless otherwise specified.}$ Typical values are at $T_A=+25^{\circ}C.)$ (Notes 2, 3)

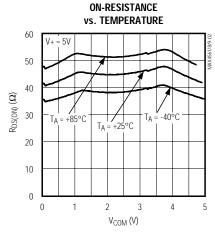
PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
ANALOG SWITCH							•
On Desistance	Davi	I _{COM} = 1mA, V _{NO} or	T _A = +25°C		75	120	
On-Resistance	Ron	$V_{NC} = 1.5V, V_{+} = 2.7V$	$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}			150	Ω
LOGIC INPUT							
Input Logic High	V _{IH}			2.0			V
Input Logic Low	V _{IL}					0.6	V
SWITCH DYNAMIC CHARAC	TERISTICS						
		V_{NO} or V_{NC} = 1.5V, R_L = 300 Ω , C_L = 35pF, Figure 1	T _A = +25°C		150	250	ns
Turn-On Time	ton		$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}			300	
T 0"T'		0 25-5 5	$T_A = +25$ °C		60	100	ns
Turn-Off Time	toff		$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}			150	
Break-Before-Make Delay (MAX4561 only)	T _{BBM}	V_{NO} or $V_{NC}=3V$, $R_L=300\Omega$, $C_L=35pF$, Figure 2	T _A = +25°C	1.5	80		ns

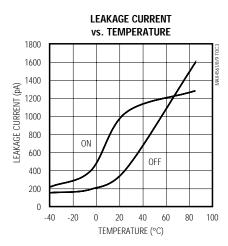
- **Note 2:** The algebraic convention, where the most negative value is a minimum and the most positive value is a maximum, is used in this data sheet.
- Note 3: Parameters are 100% tested at +25°C and guaranteed by correlation at the full rated temperature.
- Note 4: $\Delta R_{ON} = R_{ON(MAX)} R_{ON(MIN)}$.
- **Note 5:** Flatness is defined as the difference between the maximum and the minimum value of on-resistance as measured over the specified analog signal ranges.
- **Note 6:** Off-Isolation = $20\log_{10} (V_{COM}/V_{NO})$, $V_{COM} = output$, $V_{NO} = input$ to off switch.

標準動作特性

 $(T_A = +25^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.})$

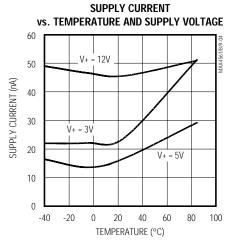


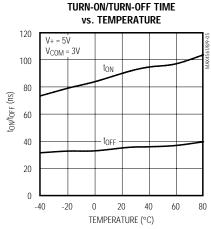


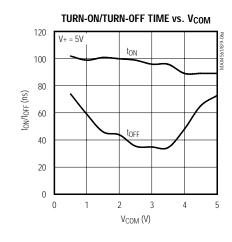


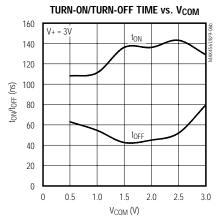
標準動作特性(続き).

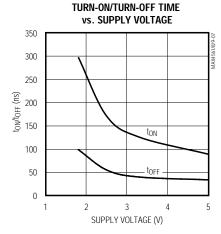
 $(T_A = +25^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.})$

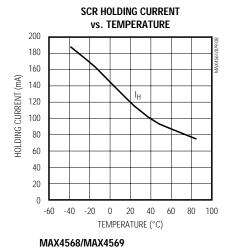


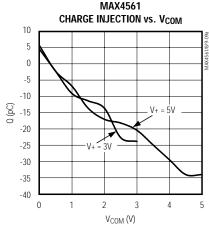


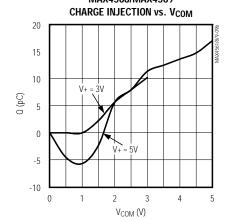






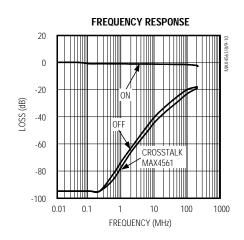


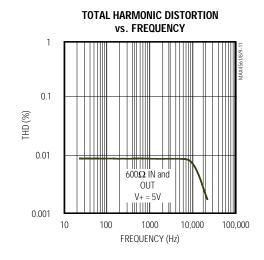




標準動作特性(続き)_

 $(T_A = +25^{\circ}C, \text{ unless otherwise noted.})$





端子説明

	端子		67.14	機能
MAX4561	MAX4568	MAX4569	- 名称	機能
1	4	4	IN	ロジック制御入力
2	5	5	V+	正電源電圧
3	3	3	GND	グランド
4	_	2	NC	アナログスイッチのノーマリクローズ端子
5	1	1	COM	アナログスイッチのコモン端子
6	2	-	NO	アナログスイッチのノーマリオープン端子

アプリケーション情報

絶対最大定格を越えないようにして下さい。指定の定格を越える応力がかかると、素子が永久的に損傷することがあります。

全てのCMOSデバイスに対して適切な電源シーケンスを 守るようにして下さい。常にまずV+をオンにし、次に ロジック入力、NO/NC、又はCOMをオンにして下さい。

高電圧電源に関する考慮」

MAX4561/MAX4568/MAX4569は、注意すれば+12Vの単一電源で動作できます。V+の絶対最大定格は+13Vです(GNDにリファレンス接続)。この領域の近くで動作させる場合は、 $0.1\mu F(min)$ コンデンサを使用して、装置にできるだけ近づけてV+をグランドにバイパスして下さい。

±15kV ESD保護

MAX4561/MAX4568/MAX4569のNC/NOピンは、IEC 1000-4-2に基づく±15kV ESD保護付です。この保護を実現するために、これらのピンの間には双方向性SCRが内蔵されています。これらのピンの電圧がBeyond-the-Rails™になると、該当するSCRが数ナノ秒でオンになり、サージ電流を安全にグランドに流します。この方法は、電源へのダイオードクランプを使用する方法よりも優れています。ダイオードクランプ法の場合、電源が低ESRコンデンサで精密にデカップリングされていない限り、ダイオードクランプを通ったESD電流が電源で大きなスパイクを生じさせることがあるためです。このスパイクは、同じ電源が駆動しているほかのチップを損傷したり、信頼性を低める恐れがあります。

NC/NOピンのSCRのほかに電源へのダイオードもありますが、これらのダイオードと直列に抵抗があるため、ESDショックの際の電源への電流が制限されます。これらのダイオードは、ESDショックに起因しない過電圧からこれらのピンを保護するためのものです。さらに、不適切な電源シーケンスからも装置を保護します。

ESDショックが原因でSCRがターンオンすると、電流が 「保持電流」よりも低くなるまでオンに維持されます。 保持電流は室温において、正方向(NC/NOピンに流れ込む 電流)で110mA (typ)です(「標準動作特性」のSCR Holding Current vs. Temperatureを参照)。NC/NOに 接続されたソースの電流が保持電流よりも低く制限 されるようにシステムを設計して下さい。これは、ESD イベントが終わった時にSCRが確実にターンオフして 通常動作が再開されるために必要な条件です。又、保持 電流は温度に依存して大きく変動することに注意して 下さい。+85 (最悪の場合)において、保持電流は 70mAに低下します。これは標準値であるため、全ての 条件でSCRがターンオフすることを保証するには、 これらのピンに接続されたソースをこの値の半分以下に 電流制限します。SCRがラッチされている時、両端電圧 は約3Vです。電源電圧はそれほど影響しません。スイッチ のCOM側に接続されたソースは電流制限の必要があり ません。スイッチは該当するSCRがラッチすると内部で ターンオフするように設計されているためです。

殆どのESD電流はSCRを通ってGNDに流れますが、小部分はV+に流れます。このため、 0.1μ Fコンデンサを使用してV+をグランドプレーンに直接バイパスすることを推奨します。

ESD保護は、様々な方法で試験できます。入力の保護は、 下記の条件を満たすように設計されています。

Beyond-the-RailsはMaxim Integrated Productsの商標です。

- ヒューマンボディモデルの場合は±15kV
- IEC1000-4-2(旧IEC 801-2)の接触放電法の場合 は、±8kV
- IEC1000-4-2(旧IEC 801-2)のエアギャップ放電法 の場合は、±15kV

ESD試験の条件

試験のセットアップ、方法論、及び試験結果を記載 した信頼性に関する報告書については、マキシム社に お問合わせ下さい。

ヒューマンボディモデル

図6に、ヒューマンボディモデルを示します。図7に、低インピーダンスの負荷に放電した場合にヒューマンボディモデルが生成する電流波形を示します。このモデルでは、測定するESD電圧まで充電された100pFのコンデンサを使用しています。この電圧は、1.5kの抵抗を通して試験素子に放電されます。

IEC 1000-4-2

IEC1000-4-2規格は、完成品のESD試験及び性能については規定していますが、集積回路については特に触れていません。MAX4561を使用することにより、ESD保護部品を追加せずに、IEC1000-4-2のレベル4(最高レベル)に適合する機器を設計できます。

ヒューマンボディモデルとIEC1000-4-2による試験の主な違いは、IEC1000-4-2の方がピーク電流が高いことにあります。IEC1000-4-2のESD試験モデルの方が直列抵抗が低いため(図8)、この規格に合わせて測定されたESD耐圧は一般的にヒューマンボディモデルによる耐圧よりも低くなっています。図9に、±8kV IEC1000-4-2レベル4のESD接触放電試験電流波形を示します。

エアギャップ試験は、充電したプローブを装置に近づける ことによって行います。接触充電法では、プローブが 充電される前に素子に接触させます。

チップ情報

TRANSISTOR COUNT: 69 (MAX4561)

39 (MAX4568/MAX4569)

PROCESS: CMOS

試験回路/タイミング図

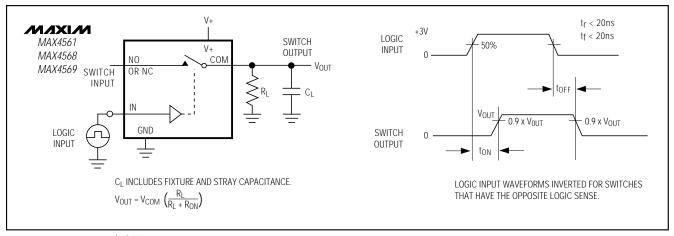


図1. スイッチング時間

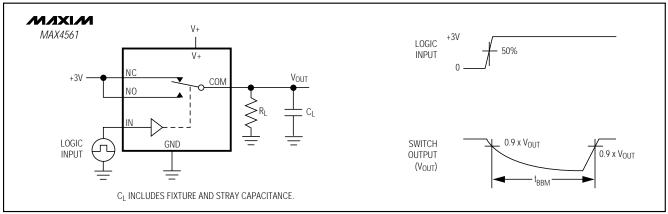


図2. ブレーク・ビフォ・メーク間隔

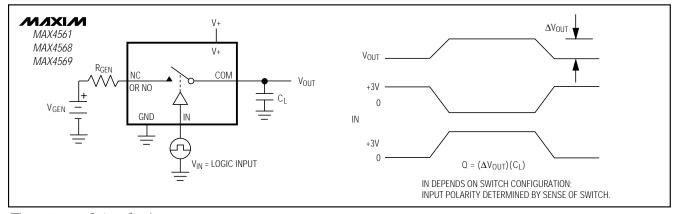


図3. チャージインジェクション

試験回路/タイミング図(続き)」

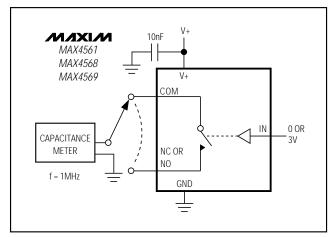
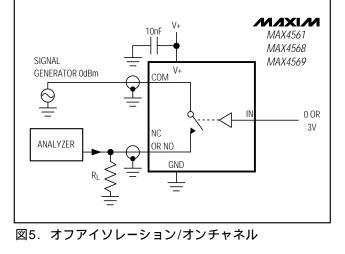


図4. チャネルオン/オフ容量



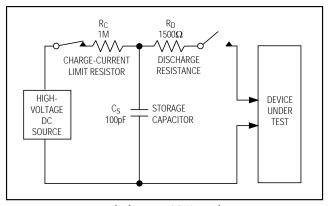


図6. ヒューマンボディESD試験モデル

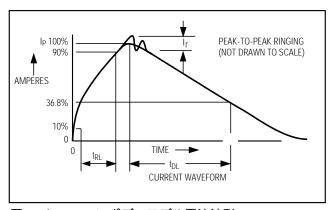


図7. ヒューマンボディモデル電流波形

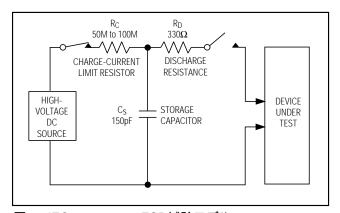


図8. IEC 1000-4-2 ESD試験モデル

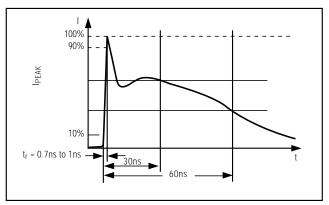
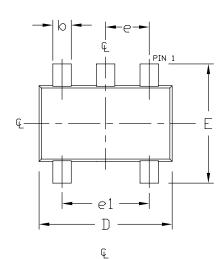
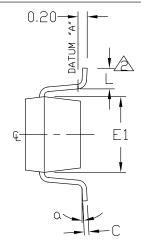


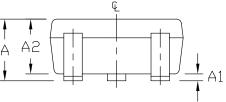
図9. IED 1000-4-2のESDジェネレータ電流波形

パッケージ





SYMBOL	MIN	MAX		
Α	0.90	1.45		
A1	0.00	0.15		
A2	0.90	1.30		
b	0.35	0.50		
С	0.08	0.20		
D	2.80	3.00		
E	2.60	3.00		
E1	1.50	1.75		
L	0.35	0.55		
е	0.95 REF			
e1	1.90 REF			
a	0.	10-		



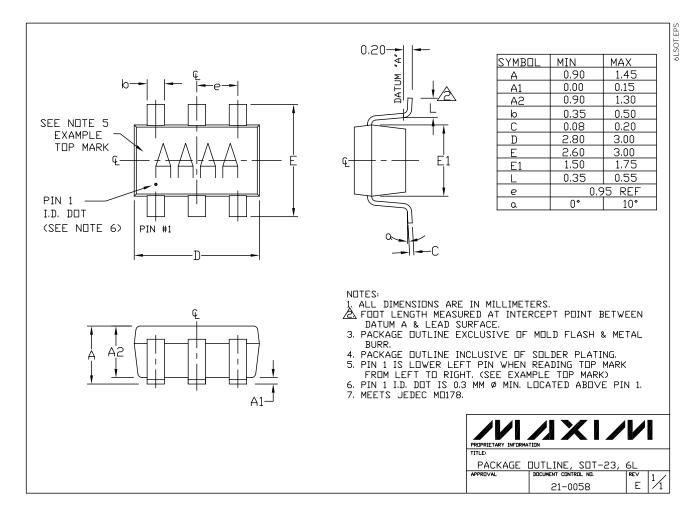
NOTES:

- 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- A FOOT LENGTH MEASURED AT INTERCEPT POINT BETWEEN DATUM A & LEAD SURFACE. 3. PACKAGE DUTLINE EXCLUSIVE OF MOLD FLASH & METAL BURR.
- 4. PACKAGE DUTLINE INCLUSIVE OF SOLDER PLATING.
- 5. MEETS JEDEC MO178.



PACKAGE DUTLINE, SDT-23, C 1 21-0057

パッケージ(続き)______



NIXIN

NOTES

販売代	理店		

マキシム・ジャパン株式会社

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル) TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシム社では全体がマキシム社製品で実現されている回路以外の回路の使用については責任を持ちません。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシム社は随時予告なしに回路及び仕様を変更する権利を保留します。

12 _____Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600